



Dual N-Channel High Density Trench MOSFET 雙 N 溝道高密度場效應晶體管

EC8205A

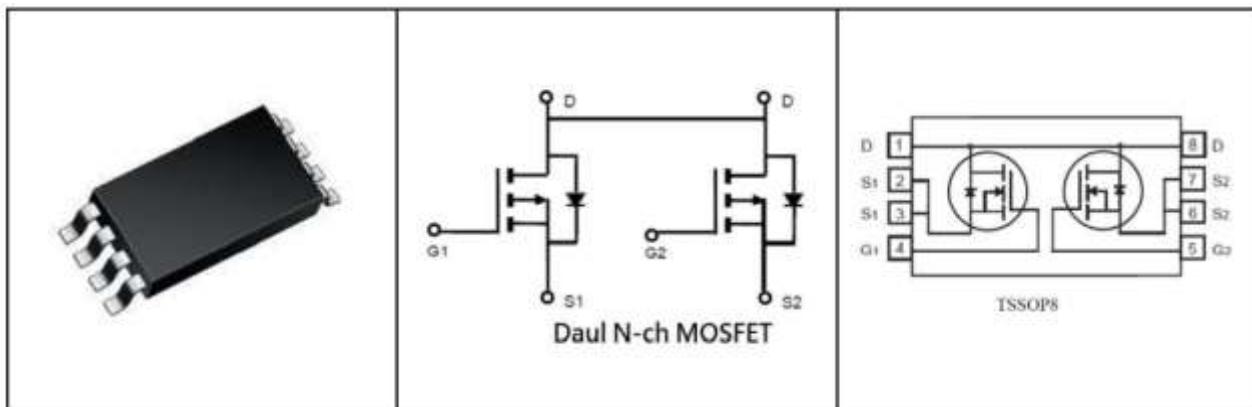
TYPE 器件型號	BV _{DSS} 漏-源極電壓	I _D 電流	R _{DSON} (Typ.) 導通電阻 (典型值)
EC8205A	20V	6A	23mΩ @V _{GS} =4.5V
			34mΩ @V _{GS} =2.5V



FEATURES 特點

- High density cell trench design for low RDS(ON) 高密度溝槽式單元超低導通電阻設計
- Rugged and reliable 堅固可靠
- Surface mount package 表面黏著包裝形式
- Lead Free available(Green Product) 無鉛或綠色產品

PIN CONFIGURATION 管腳說明及內部電路圖



ORDERING INFORMATION 訂購信息

Device 器件名稱	Package 封裝形式	Packing 包裝形式
EC8205A	TSSOP-8	Tape Reel



Dual N-Channel High Density Trench MOSFET

雙 N 溝道高密度場效應晶體管

EC8205A

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 絶對最大額定值 ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol 符號	Parameter 參數描述		Value 最大限定值	Unit 單位
V _{DSS}	Drain-Source Voltage ($V_{GS}=0\text{V}$) 漏極-源極擊穿電壓		20	V
V _{GSS}	Gate- source Voltage 柵極-源極擊穿電壓		±12	
I _D (a)	Drain Current (continuous) 連續漏極電流		6	A
	at $T_c = 25^\circ\text{C}$ at $T_c = 70^\circ\text{C}$		4	
I _{DM} (b)	Drain Current (pulsed) 浪湧漏極電流		28	
P _{tot}	Power Dissipation 功耗		2.0	W
T _J , T _{stg}	Operating Junction and Storage Temperature Range 工作與儲存溫度		- 55~150	°C

(a) Current limited by package 包裝之電流極限

(b) Pulse test: Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ 脈衝測試：脈衝寬度 $\leq 300\mu\text{s}$ ，佔空比 $\leq 2\%$

THERMAL DATA 热特性

R _{θJA}	Thermal Resistance – Junction to Ambient 結-環境熱阻	62.5	°C / W
------------------	--	------	--------

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電器特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified) OFF

Symbol 符號	Parameter 參數描述	Test Conditions 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
BV _{DSS}	Drain-source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓	I _D = 250 μA , V _{GS} = 0V	20	--	--	V
I _{DS}	Zero Gate Voltage Drain Current 零柵電壓漏極電流	V _{DS} = 16V	--	--	1	μA
I _{GS}	Gate-Body Leakage Current 柵極泄漏電流	V _{GS} = ±12V	--	--	±100	nA



Dual N-Channel High Density Trench MOSFET
雙 N 溝道高密度場效應晶體管

EC8205A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電器特性 (continued)

Symbol 符號	Parameter 參數描述	Test Conditions 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
V _{GS(th)}	Gate Threshold Voltage 柵極閾值電壓	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250μA	0.5	0.7	1.2	V
R _{DS(on)}	Static Drain-source On Resistance 漏極-源極導通電阻	V _{GS} = 4.5V, I _D = 6A	--	23	25	mΩ
		V _{GS} = 2.5V, I _D = 5A	--	34	40	

DYNAMIC

Symbol 符號	Parameter 參數描述	Test Conditions 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
C _{iss}	Input Capacitance 輸入電容	V _{DS} = 10V, f = 1 MHz, V _{GS} = 0V	--	595	--	PF
C _{oss}	Output Capacitance 輸出電容		--	140	--	
C _{rss}	Reverse Transfer Capacitance 反向傳輸電容		--	125	--	

SWITCHING ON

Symbol 符號	Parameter 參數描述	Test Conditions 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
t _d (on)	Turn-on Delay Time 開啟延遲時間	V _{DD} = 10V, I _D = 6A R _g = 3Ω, V _{GS} = 4.5V	--	3.5	--	ns
t _r	Rise Time 上升時間		--	13.5	--	
Q _g	Total Gate Charge 柵極總電荷	V _{DD} = 10V, I _D = 6 A V _{GS} = 4.5V	--	21	--	nc
Q _{gs}	Gate-Source Charge 柵極-源極電荷		--	1.3	--	
Q _{gd}	Gate-Drain Charge 柵極-漏極電荷		--	3.3	--	



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電器特性 (continued)

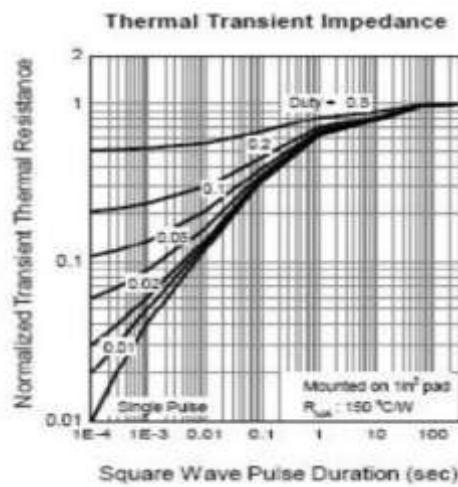
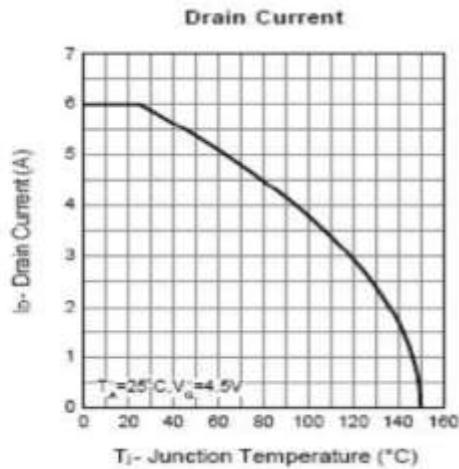
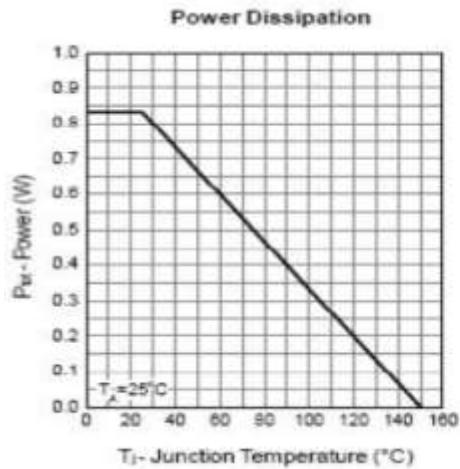
SWITCHING OFF

Symbol 符號	Parameter 參數描述	Test Conditions 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
td (off)	Turn-off Delay Time 關斷延遲時間	VDD= 10V , Id=6A , Rg=3Ω , Vgs=4.5V		32		ns
tf	Fall Time 下降時間			6.6		

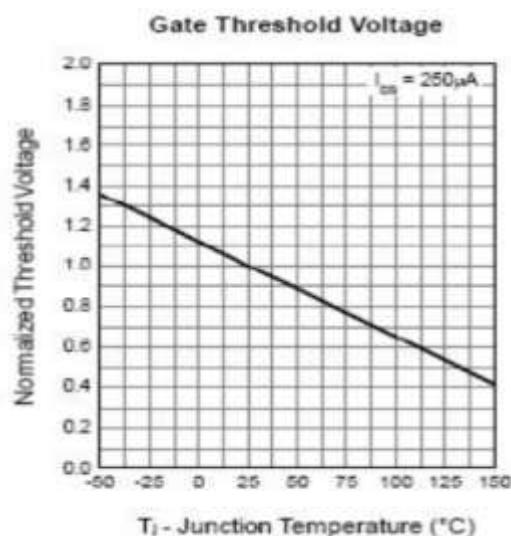
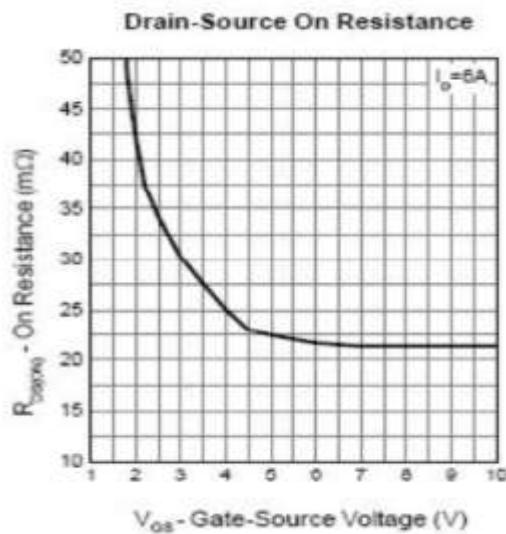
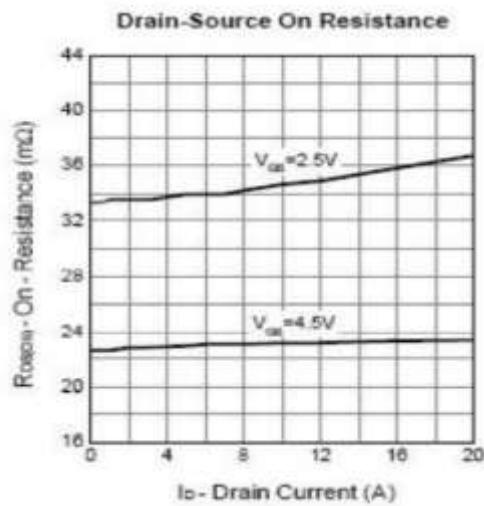
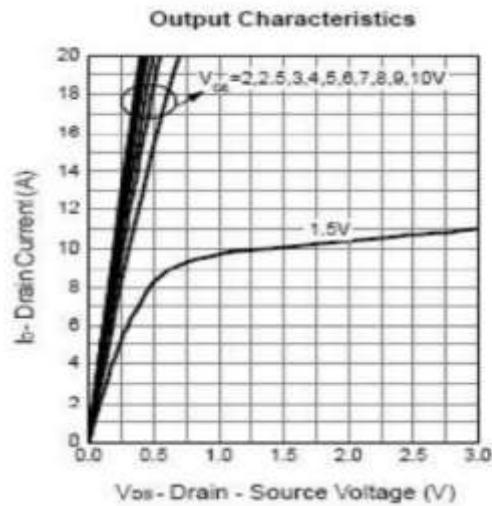
SOURCE DRAIN DIODE

Symbol 符號	Parameter 參數描述	Test Conditions 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
IS	Continuous source-drain diode current 二極體源極-漏極連續電流	TC= 25°C			6	A
VSD	Forward On Voltage 正向導通電壓	Isd = 1.0 A , Vgs = 0V		0.78	1.2	V

Typical Characteristics 典型特性曲線圖 ($T_A = 25^\circ\text{C}$ Noted)



Typical Characteristics 典型特性曲線圖 ($T_J=25^\circ\text{C}$ Noted)



Typical Characteristics 典型特性曲線圖 ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Noted)

